

「研究開発、試作・評価」を支援します!!

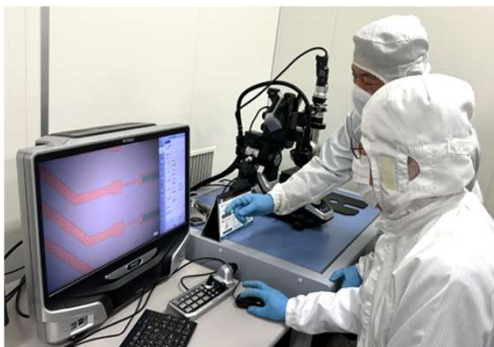
ハンズオン型「法人研修」

設 備 機 器



オペレーショントレーニング

福岡超集積半導体ソリューションセンターでは、複数の半導体チップを三次元に積層する等、関連製品の高密度化・パッケージ化に必要な設備機器を一般開放し、企業の皆様の研究開発、試作・評価を支援しています。



期間 2026年4月1日～2027年3月31日 9:00～17:00
のうち希望日時

場所 福岡超集積半導体ソリューションセンター
(福岡県糸島市東1963-4)

対象 半導体実装における「研究開発、試作・評価」を検討されている企業の皆様

費用 機器利用料、技術工賃 等

『設備機器』
こちら



申込 電話又はe-mailでお問い合わせください。
事前に技術的なご相談も可能です。
研究スタッフが、実施内容・日時を調整いたします。

